УДК 519.6,51-73,537.533.9

## О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ МАТРИЧНОГО МЕТОДА К МОДЕЛИРОВАНИЮ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ШИРОКИМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ В ПЛАНАРНОЙ МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СТРУКТУРЕ

© 2020 г. М. А. Степович<sup>1</sup>, В. В. Калманович<sup>1, \*</sup>, Е. В. Серегина<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского", Калуга, Россия <sup>2</sup>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)", Калужский филиал, Калуга, Россия \*E-mail: v572264@yandex.ru

Поступила в редакцию 02.12.2019 г. После доработки 23.12.2019 г. Принята к публикации 27.01.2020 г.

Изложены результаты изучения возможностей приложения аналитического матричного метода к моделированию диффузии неравновесных неосновных носителей заряда и последующей катодолюминесценции, обусловленных широким электронным пучком в планарной многослойной структуре полупроводниковой оптоэлектроники с произвольным числом слоев. Предложенный метод позволяет проводить расчеты с точностью, достаточной для практического использования в электронно-зондовых технологиях.

DOI: 10.31857/S0367676520050397

### введение

Для материалов полупроводниковой оптоэлектроники одним из наиболее информативных является катодолюминесцентное (КЛ) излучение, интенсивность I которого на фиксированной длине волны пропорциональна концентрации c(M(x, y, z), t) неравновесных неосновных носителей заряда (ННЗ) в точке M(x, y, z) мишени в момент времени t [1]. Для стационарного случая облучения полупроводниковой мишени, реализующегося в стандартной методике КЛ измерений, можно считать, что

$$I \approx \iiint_V c(x, y, z) \exp(-\alpha z) dx dy dz.$$

Здесь  $\alpha$  — коэффициент поглощения монохроматического КЛ излучения в объеме полупроводника. В прямоугольной декартовой системе координат оси *x* и *y* обычно располагают на плоской поверхности мишени, а ось *z* направляют вглубь полупроводника.

При использовании широкого электронного пучка для возбуждения КЛ излучения задача вычисления распределений генерированных электронами неравновесных ННЗ и интенсивности КЛ, возникающей при излучательной рекомбинации ННЗ, сводится к одномерной. В то же время даже для одномерной модели трудности реализации необходимых вычислений позволили моделировать КЛ лишь в двухслойных [2–4] и трехслойных [5] структурах.

В настоящей работе рассмотрены некоторые возможности использования аналитического матричного метода для моделирования распределений ННЗ в многослойных полупроводниковых структурах и обсуждены некоторые возможности использования полученных результатов для моделирования КЛ, возбуждаемой в таких структурах.

Изначально матричный метод, предлагаемый к рассмотрению для расчетов КЛ, был описан применительно к задачам теплопроводности в составных пластинах в [6]. Он сводился к последовательному умножению функциональных матриц, описывающих процесс теплопроводности в рассматриваемых объектах. Однако для решения задач тепломассопереноса в многослойных средах он не получил распространения, возможно из-за того, что формулы аналитического решения получались исключительно сложными. Системы

символьных вычислений в то время только начинали зарождаться и потому численные методы были предпочтительными. В частности, в [6] авторы указывают на ценность матричного метода, если использовать численные значения элементов матриц.

Ранее в наших работах аналитический матричный метод был применен совместно с аппаратом обобщенных степеней Берса [7], что позволило успешно описать в единой форме процесс тепломассопереноса в многослойных средах с различной геометрией (плоских, осесимметричных и слоев с центральной симметрией) [8–10]. Отметим, что как численный, матричный метод применялся ранее для нахождения распределений ННЗ, генерированных широким электронным пучком, после их диффузии в однородном полупроводнике [11].

### ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В случае одномерной диффузии в конечный полупроводник вдоль оси OZ, перпендикулярной поверхности *n*-слойной полупроводниковой структуры ( $z \in [0, l]$ ), распределение HH3 по глубине находится как решение дифференциального уравнения

$$\frac{d}{dz} \left( D^{(i)}(z) \frac{d\Delta p^{(i)}(z)}{dz} \right) - \frac{\Delta p^{(i)}(z)}{\tau^{(i)}(z)} =$$

$$= -\rho^{(i)}(z), \quad i = \overline{1, n},$$
(1)

с граничными условиями

$$\left. D^{(1)} \frac{d\Delta p^{(1)}(z)}{dz} \right|_{z=0} = v_s^{(1)} \Delta p^{(1)}(0), \\
 D^{(n)} \frac{d\Delta p^{(n)}(z)}{dz} \right|_{z=l} = -v_s^{(n)} \Delta p^{(n)}(l).$$
(2)

Верхний индекс в скобках указывает номер слоя. Для многослойной структуры обозначим:  $z_1 = 0, z_{n+1} = l$  – внешние границы полупроводника,  $z_2, z_3, ..., z_n$  – координаты границ раздела слоёв;  $D^{(i)}, L^{(i)}, \tau^{(i)}$  – электрофизические параметры: коэффициент диффузии, диффузионная длина и время жизни ННЗ в *i*-м слое соответственно, при этом  $L^{(i)} = \sqrt{D^{(i)}\tau^{(i)}}$ . На границах полупроводника (при z = 0 и при z = l) приведенные скорости поверхностной рекомбинации  $S^{(1)} = L^{(1)}v_s^{(1)}/D^{(1)}$ ,  $S^{(n)} = L^{(n)}v_s^{(n)}/D^{(n)}$ , где  $v_s^{(1)}$  и  $v_s^{(n)}$  – скорости поверхностной рекомбинации ННЗ в первом и *n*-ом слоях соответственно. Функция  $\Delta p^{(i)}(z)$  описывает распределение по глубине в *i*-м слое неравновесных ННЗ, генерированных внешним энергетическим воздействием, после их диффузии в полупроводнике. Функция  $\rho^{(i)}(z)$  – зависимость от координаты плотности ННЗ, генерированных электронным пучком в полупроводниковой мишени до их диффузии. Для широкого электронного пучка  $\rho^{(i)}(z)$  может быть найдена из выражения для плотности энергии электронного пучка  $\rho^{*(i)}(z)$ , выделяемой в мишени в единицу времени до начала процесса диффузии [12–14].

# АЛГОРИТМ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ МАТРИЧНЫМ МЕТОДОМ

Введем вектор-столбцы *V*, *W* и матрицу *K* на каждом слое [8–11]:

$$V^{(i)}(z) = \begin{pmatrix} \Delta p^{(i)}(z) \\ J^{(i)}(z) \end{pmatrix}, \ W^{(i)}(z) = \begin{pmatrix} w^{(i)}(z) \\ -D^{(i)} \frac{dw^{(i)}(z)}{dz} \end{pmatrix},$$
$$K^{(i)}(z, z_i) = \begin{pmatrix} \operatorname{ch} \frac{z - z_i}{\sqrt{D^{(i)} \tau^{(i)}}} & -\sqrt{\frac{\tau^{(i)}}{D^{(i)} \tau^{(i)}}} \operatorname{sh} \frac{z - z_i}{\sqrt{D^{(i)} \tau^{(i)}}} \\ -\sqrt{\frac{D^{(i)}}{\tau^{(i)}}} \operatorname{sh} \frac{z - z_i}{\sqrt{D^{(i)} \tau^{(i)}}} & \operatorname{ch} \frac{z - z_i}{\sqrt{D^{(i)} \tau^{(i)}}} \end{pmatrix},$$

где  $J^{(i)}(z) = -D^{(i)}\Delta p^{(i)}(z)$  – поток,  $w^{(i)}(z)$  – некоторое частное решение уравнения (1) для *i*-го слоя. Тогда решение уравнения (1) для *i*-го слоя при известных  $\Delta p^{(i)}(z_i)$  и  $J^{(i)}(z_i)$  имеет вид

Применяя с первого слоя последовательно формулу (3) и, считая контакт слоев идеальным, т.е.  $V^{(i)}(z_{i+1}) = V^{(i+1)}(z_{i+1})$ , получим

$$V^{(i)}(z) = L^{(i,1)}(z,z_1)V^{(1)}(z_1) + \sum_{j=1}^{i} L^{(i,j)} \times (z,z_j) \Big( W^{(j-1)}(z_j) - W^{(j)}(z_j) \Big) + W^{(i)}(z),$$
(4)

где  $W^{(0)}(z_1) = 0, L^{(i,k)}(z, z_j) = K^{(i)}(z, z_i)K^{(i-1)}(z_i, z_{i-1})...$ ... $K^{(k)}(z_{k+1}, z_k), i \ge k, z_i \le z \le z_{i+1}.$ 

В конечной точке системы слоев согласно (4) получим

$$V^{(n)}(z_{n+1}) = L^{(n,1)}(z_{n+1}, z_1)V^{(1)}(z_1) +$$
  
+  $\sum_{k=1}^{n} L^{(n,k)}(z_{i+1}, z_k) \left( W^{(k-1)}(z_k) - W^{(k)}(z_k) \right) +$ (5)  
+  $W^{(n)}(z_{n+1}).$ 



**Рис. 1.** Распределение по глубине относительных величин плотности потерь энергии электронами пучка, рассчитанные для однородных монокристаллических  $Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te$  (сплошная кривая) и CdTe (пунктирная кривая). Энергия электронов пучка 20 кэВ.





**Рис. 2.** Распределения ННЗ, генерированных электронным пучком в двухслойной полупроводниковой структуре  $Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te/CdTe$  толщиной 0.4 мкм (0.1 мкм –  $Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te$  и 0.3 мкм – CdTe) для различных энергий электронов пучка: 5 кэВ (кривая *I*), 10 (2), 15 (3), 20 (4), 25 (5), 30 (6). Результаты расчетов аналитическим методом и численным методом практически совпадают и потому на рисунке отдельно не выделены.

Формула (5) связывает значения потенциала  $\Delta p^{(i)}(z)$  и потока  $J^{(i)}(z)$  в первой и последней точке системы слоев, что позволяет в общем случае сводить решение краевой задачи первого, второго или третьего типа при любом конечном числе слоев к решению системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными, после чего рассчитывается КЛ от многослойной структуры.

Отметим, что для аналитического решения рассматриваемой задачи диффузии HH3 в многослойной среде необходимо знать частное решение уравнения (1). В случае, если частное решение найти не удается или оно имеет очень сложный вид, можно по данному алгоритму получить приближенное решение задачи (1), (2), аппроксимировав правую часть, например линейными функциями [11].

### РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Некоторые возможности предлагаемого метода показаны на рис. 1—3. На рис. 1 представлены результаты расчетов по глубине относительных величин плотности потерь энергии электронами пучка, рассчитанные для однородных монокристаллических  $Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te$  (кривая *I*) и CdTe (кривая *2*) при энергии электронов пучка 20 кэВ. На рис. 2 представлены распределения HH3, генерированных электронным пучком в двухслойной полупроводниковой структуре  $Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te/CdTe$ толщиной 0.4 мкм (0.1 мкм —  $Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te$  и



**Рис. 3.** Зависимости интенсивности монохроматической КЛ твердого раствора  $Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te$  толщиной 0.1 мкм двухслойной структуры  $Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te/CdTe$ от энергии *Е* электронов пучка для различных коэффициентов поглощения в пленке КРТ: 10 (кривая *2*) и  $10^4$  см<sup>-1</sup> (кривая *I*).

0.3 мкм – CdTe) для различных энергий электронов пучка: 5 (кривая *1*), 10 (*2*), 15 (*3*), 20 (*4*), 25 (*5*) и 30 кэВ (*6*). Расчеты проведены для электрофизических параметров, характерных для твердого раствора кадмий-ртуть-теллур (КРТ). Результаты расчетов аналитическим методом и численным методом конечных разностей практически совпадают и потому на рисунке не выделены. На рис. 3 представлены зависимости интенсивности монохроматической КЛ твердого раствора Cd<sub>0.2</sub>Hg<sub>0.8</sub>Te толщиной 0.1 мкм двухслойной структуры Cd<sub>0.2</sub>Hg<sub>0.8</sub>Te/CdTe от энергии электронов пучка для различных коэффициентов поглощения в пленке КРТ: 10 (кривая *2*) и 10<sup>4</sup> см<sup>-1</sup> (кривая *1*).

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описаны результаты изучения возможностей приложения аналитического матричного метода к моделированию КЛ, обусловленной широким электронным пучком в планарной многослойной полупроводниковой структуре с произвольным числом слоев. Предложенный матричный метод позволяет проводить расчеты распределений неравновесных неосновных носителей заряда и монохроматической КЛ с точностью, достаточной для практического использования в электроннозондовых технологиях.

Исследования проведены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-03-00271), а также РФФИ и правительства Калужской области (про-ект № 18-41-400001).

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Степович М.А. Количественная катодолюминесцентная микроскопия прямозонных материалов полупроводниковой оптоэлектроники. Дис. ... докт. физ.-мат. наук. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 351 с.

- 2. Bresse J.F. // Mater. Sci. Engin. 1996. V. B 24. № 1. P. 199.
- 3. Хохлов А.Г., Петров В.И., Снопова М.Г., Степович М.А. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтр. иссл. 2005. № 9. С. 64; *Khokhlov A.G., Petrov V.I., Snopova M.G., Stepovich М.А.* // J. Surf. Invest. X-ray, Synchrotron Neutron Tech. 2005. № 9. Р. 64.
- 4. Snopova M.G., Khokhlov A.G., Mikheev N.N., Stepovich M.A. // Proc. SPIE. 2006. V. 6278. Art. № 627800.
- Снопова М.Г., Михеев Н.Н., Петров В.И., Степович М.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2008. Т. 72. № 11. С. 1534; Snopova M.G., Mikheev N.N., Petrov V.I., Stepovich M.A // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2008. V. 72. № 11. Р. 1451.
- 6. *Carslaw H.S., Jaeger J.C.* Conduction of heat in solids. Oxford: Oxford University Press, 1959. 517 p.
- Bers L., Gelbart A. // Trans. Am. Math. Soc. 1944. V. 56. P. 67.
- Гладышев Ю.А., Калманович В.В., Степович М.А. // Поверхность. Рент., синхротр. нейтр. иссл. 2017. № 10. С. 105; Gladyshev Yu.A., Kalmanovich V.V., and Stepovich M.A. // J. Surf. Invest. X-ray, Synchrotron Neutron Tech. 2017. V. 11. № 5. Р. 1096.
- Калманович В.В., Степович М.А. // Пробл. разраб. персп. микро- и наноэл. сист.-2018. Сб. тр. М.: ИППМ РАН, 2018. С. 194.
- 10. Гладышев Ю.А., Калманович В.В., Серегина Е.В., Степович М.А. // Вопр. атом. науки и тех. Яд-реакт. констр. 2018. № 3. С. 158.
- 11. Kalmanovich V.V., Seregina E.V., Stepovich M.A. // J. Phys. Conf. Ser. 2019. V. 1163. Art. № 012012.
- Михеев Н.Н., Никоноров И.М., Петров В.И., Степович М.А. // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1990. Т. 54. № 2. С. 274; Mikheev N.N., Nikonorov I.M., Petrov V.I., Stepovich М.А. // Bull. Acad. Sci. USSR. Phys. 1990. V. 54. № 2. Р. 82.
- Михеев Н.Н., Петров В.И., Степович М.А. // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1991. Т. 55. № 8. С. 1474; Mikheev N.N., Petrov V.I., Stepovich М.А. // Bull. Acad. Sci. USSR. Phys. 1991. V. 55. № 8. Р. 1.
- 14. *Михеев Н.Н., Степович М.А.* // Завод. лаб. диагн. матер. 1996. Т. 62. № 4. С. 20; *Мікheev N.N., Stepovich М.А.* // Indust. Lab. 1996. V. 62. № 4. Р. 221.